



HS02系列808nm单模激光模块

Key Features

采用DoGain自研芯片

低应力14pin蝶形封装

最高输出功率440mW kink-free

工作温度范围-5°C至75°C

高效率TEC温度控制 ($T_s=25^\circ\text{C}$)

独有的耦合封装技术，高效率，高稳定性

可选单模光纤/保偏光纤/FC/PC接头

Applications

飞秒激光器

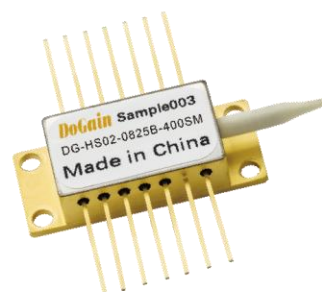
固体激光器

光子成像

激光测距

808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



*产品图片仅供参考，最终实物以发货为准

HS02系列808nm单模激光模块采用自主研发芯片，经过严格的性能、可靠性筛选，保障了模块的卓越性能和可靠性水平。

14-Pin低应力、高气密蝶形封装形式，保证光纤稳定输出功率 $\geq 400\text{mW}$ 。

HS系列产品包含热电冷却器(TEC)，精密的NTC热敏电阻。

808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



1. 光电特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

1.1最大额定值 Absolute Maximum Ratings

序号 Item	模块参数 Module parameter	符号 Symbol	条件 Condition	限度Limits		单位 Unit
				最小值 Min.	最大值 Max.	
1	LD正向电流 LD Forward Current	I_f			1.2	A
2	LD反向电压 LD Reverse Voltage	V_r			2.3	V
3	LD反向电流 LD Reverse Current	I_r			10	μ A
4	LD 静电释放 LD Electrostatic Discharge (ESD)	$V_{ESD\ LD}$	C = 100 pF, R = 1.5 k Ω , human body model		1000	V
5	管壳工作温度 Operating Case Temperature Top	T_{op}		-5	75	$^{\circ}$ C
6	相对工作湿度 Operating Relative Humidity	RH _{OP}	非冷凝 Noncondensing	5	95	%
7	相对存储湿度 Storage Relative Humidity	RH _{stg}		5	95	%
8	存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	2000 hr	-40	85	$^{\circ}$ C
9	引线焊接时间 Lead Soldering Time		300 $^{\circ}$ C		10	s
10	轴向拉力 Axial Pull Force		3 x 10 s		5	N
11	侧拉力 Side Pull Force		3 x 10 s		2.5	N
12	光纤弯曲半径 Fiber Bend Radius			25		mm

Notes:

* BOL for $T_{Submount} = 25^{\circ}$ C、 $T_{case} = -5^{\circ}$ C to 75° C

* EOL forward current $I(EOL) = 1.1 \times I(BOL)$

* 规格参数, 如无特别说明, 都指适用于全温工作范围 ($T_{case} = -5 \sim 75^{\circ}$ C)

808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



1.2 可用的峰值波长选择（Available Peak Wavelength Selection）

产品代码 Product Code	中心波长最小值 Minimum Center Wavelength	中心波长最大值 Maximum Center Wavelength
DG-HS02-0825B-xxxxx	806nm	810nm

1.3 Hi 780光纤标称特性和公差（Hi 780 Fiber Nominal Characteristics and Tolerances）

参数 Parameters	规格 Specification
截止波长 Cutoff wavelength	720 ± 50 nm
808 nm 处的最大衰减 Maximum attenuation at 808 nm	4.3 dB/km
包层外径 Cladding outside diameter	125 ± 0.5 μm
涂覆层外径 Coating outside diameter	245 ± 10 μm
芯包层同心度 Core-cladding concentricity	≤0.3 μm
模场直径 Mode field diameter	5.0 ± 0.5 μm

1.4 保偏 780光纤标称特性和公差（PM 780 Fiber Nominal Characteristics and Tolerances）

参数 Parameters	规格 Specification
工作波长 Operating Wavelength	770-1100 nm
截止波长 Cutoff Wavelength	710 ± 60 nm
808 nm 处的最大衰减 Maximum Attenuation at 808 nm	≤ 4.0 dB/km
包层外径 Cladding outside diameter	125 ± 1 μm
涂覆层外径 Coating outside diameter	245 ± 15 μm
芯包层同心度 Core-cladding concentricity	≤ 0.5 μm
模场直径 Mode field diameter	5.3 ± 1.0 μm

808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



1.5 性能规格 Performance Specification

序号 Item	模块参数 Module parameter	符号 Symbol	条件 Condition	限度Limits		单位 Unit
				最小值 Min.	最大值 Max.	
1	阈值电流 Threshold Current	I_{th}			120	mA
2	光纤输出功率范围 ^{*1} Fiber Output Power Range ^{*1}	P_f		30	400	mW
3	扭结输出功率 Kinkfree Output Power	P_{max}	$I_f = I_{max}$		440	mW
4	正向工作电流 Operating Forward Current	I_{op}	连续电流以保持输出功率 Continuous current to maintain output power P_{op}		800	mA
5	正向电压 Forward Voltage	V_f	$I_f = I_{op}$		2.1	V
6	光谱宽度 Spectral Width	$\Delta\lambda_{RMS}$	50 mW < P_f < P_{op}	0.5	2	nm
7	中心发射波长 ^{*2} Center Emission Wavelength ^{*2}	λ_m	覆盖 P_f 范围 Over P_f range	806.0	810.0	nm
8	中心波长稳定性 Center Wavelength Stability	λ_{stab}	覆盖 P_{op} 范围 Over P_{op} range		2	nm p-p
9	带内功率比 Power in pump band	P_{pump}	Pump band = $\lambda_c \pm 1.5nm$, 30 mW < P_f < P_{op}	90		%
10	热敏电阻阻值 Thermistor Resistance	R_{th}	$T_{set} = 25^{\circ}C$	9.5	10.5	k Ω
11	热敏电阻系数 Thermistor Constant	β		3800	4200	K
12	热敏电阻 Thermistor	ΔR_{th}	热敏电阻值相对于BOL值的变化 Change in thermistor value relative to BOL value	-5	5	%
13	半导体制冷器电流 TEC Current	I_{TEC}		-1	2.5	A
14	半导体制冷器电压TEC Voltage(BOL/EOL)	V_{TEC}			3	V
15	偏振消光比 Polarization extinction ratio	PER		13		dB

Notes:

^{*1} 根据客户需求可定制光纤输出功率30~400mW

^{*2} 根据客户需求可定制中心波长

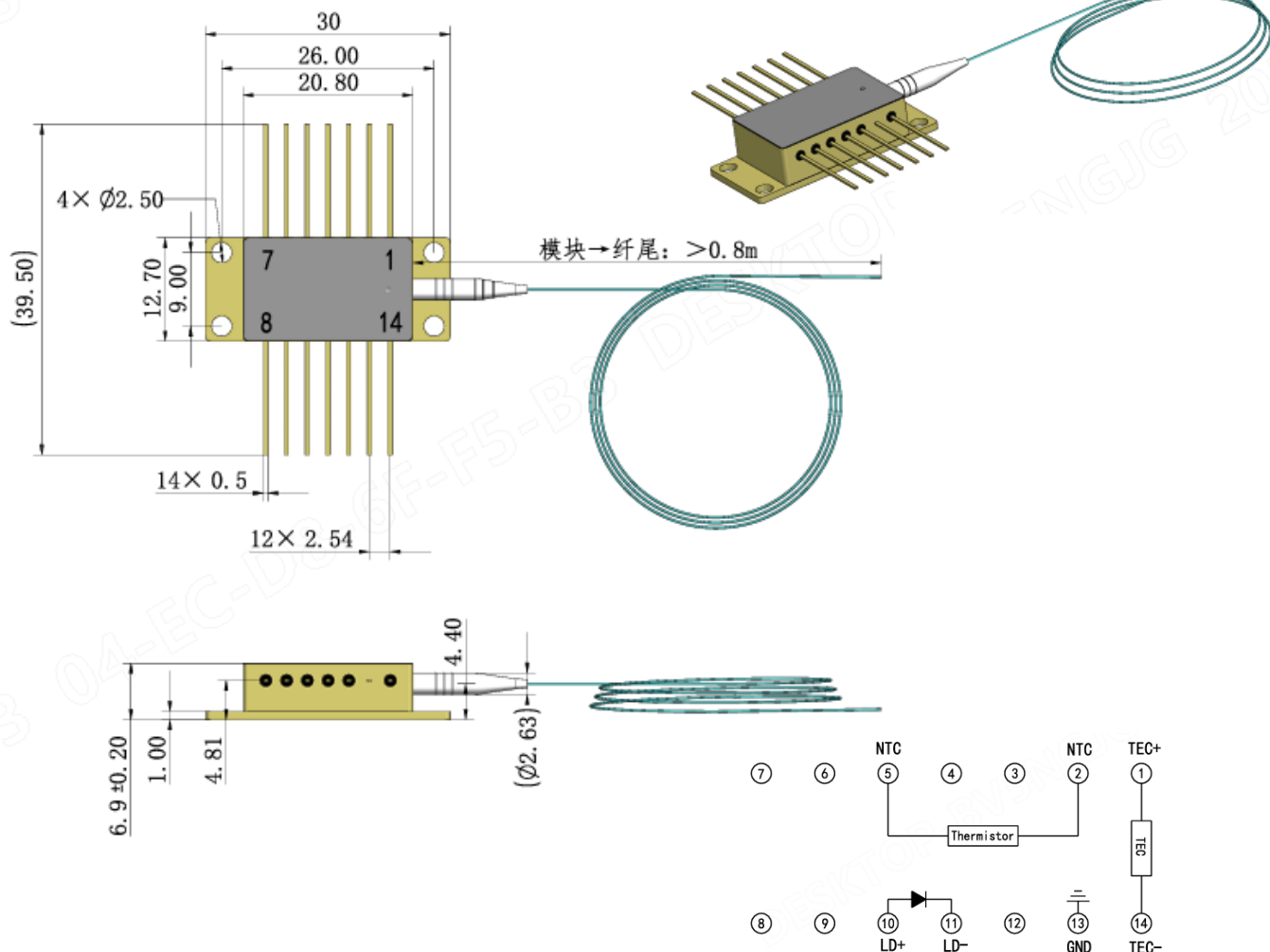
808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



2. Dimensions & Pin Assignment

2.1 尺寸图 / Dimensions Diagram



2.2 引脚分配 / PIN ASSIGNMENT

Pin	Description	Pin	Description
1	TEC正极/Cooler (+)	8	空/N/C
2	热敏电阻/Thermistor	9	空/N/C
3	空/N/C	10	激光器正极/Laser anode
4	空/N/C	11	激光器负极/Laser cathode
5	热敏电阻/Thermistor	12	空N/C
6	空/N/C	13	地/ground
7	空/N/C	14	TEC负极/Cooler (-)

808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



3. 产品订购信息

- Fiber Output Power: 30~400mW
- SM-Hi780/PM 780 Fiber or FC-UPC/APC连接头
- DG P/Number: DG- HS02-0825B-xxxxx*

DG-HS02	0825B	xxx (Code)	xx
HS02: 14-pin butterfly package	Wavelength Specification: 08 for 806~810nm 25 for T _S =25°C B for T _{case} =-5~75°C	Fiber Output Power: 100:100mW 200:200mW 300:300mW 400:400mW	PM: CF PM780 or equivalent SM: Corning HI780 Single Mode Fibre or Equivalent

* Example: DG-HS02-0825B-400SM-FC/APC

- ✓ 14pin蝶形封装, 中心波长808nm, T_{Submount}=25°C, 400mW@Fiber Output Power 单芯出光
- ✓ Corning HI780 Single Mode Fibre or Equivalent
- ✓ (PM)CF PM780 or equivalent
- ✓ (-FC/APC) customized connector or equivalent

4. 产品工作参数

Product Code	Maximum Operating Power Pop (mW)	Maximum Operating Current lop (mA)	Minimum Kink-Free Power Pmax (mW)	Maximum Kink-Free Current lmax (mA)
0825B-200SM	100	250	110	350
0825B-200SM	200	400	220	500
0825B-300SM	300	600	330	700
0825B-400SM	400	800	440	900

* 度亘核芯还可以开发定制产品, 以满足广泛的技术要求。

* 请联系你的销售经理了解详情。

808nm Cooled Laser Module

DG-HS02 Series



■ 808nm单模激光模块- HS02系列

Corning Hi780 (or PM780 Fiber)	$\lambda_p = 808.0 \text{ nm}$, $T_{\text{submount}} = 25^\circ\text{C}$	$\lambda_p = 808.0 \text{ nm}$, $T_{\text{submount}} = 25^\circ\text{C}$
Nominal Power	Customer Part Number	Customer Part Number
100mW	DG-HS02-0825B-100SM-WPN	DG-HS02-0825B-100PM-WPN
200mW	DG-HS02-0825B-200SM-WPN	DG-HS02-0825B-200PM-WPN
300mW	DG-HS02-0825B-300SM-WPN	DG-HS02-0825B-300PM-WPN
400mW	DG-HS02-0825B-400SM-WPN	DG-HS02-0825B-400PM-WPN

5. 使用说明

- 输出激光是不可见光，使用时须遵守 IEC四级激光标准安全规范，避免激光直接或间接照射眼睛。
- The laser beam is invisible, please follow the standard safety procedures for IEC Class 4 lasers, avoid eyes exposure to radiation.
- 静电击穿导致半导体激光器失效，激光器安装人员须经过培训，操作时须佩戴防静电手腕带，工作台需接地；在供电接头与激光器连接前，正负极应处于短接状态。
- ESD cause diode laser failure, The operator should be trained, wearing ESD grounding straps and the work surface should be grounded. The positive and negative poles shall be connected before the power supply is connected with the laser.
- 电流过冲可能损坏激光器，驱动电源须稳定无过冲。
- The current overshoot may damage the laser, and the driving power must be stable without overshoot.
- 超规格使用会导致激光器寿命下降，请严格按照产品规格书进行使用。
- Reduced lifetime if used above nominal operating condition, Please strictly follow the product specifications for use.

For more Info

度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司

http: //www.dogain.com

电话: +0512-62385166 / 61790076 - 8071

